

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

# 財團法人台灣建築中心 函

地址：23141新北市新店區民權路95號3樓

承辦人：黃姿憶

電話：(02)2930-0575#620

傳真：02-2930-0528

電子信箱：vedette@tabc.org.tw

54050

南投市中興路二街25-3號4A

受文者：社團法人南投縣建築師公會

發文日期：中華民國105年3月28日

發文字號：中建智字第1058060045號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本中心與法蘭克福新時代傳媒有限公司合辦之『2016國際智慧建築暨家庭聯網設備應用展暨智慧建築4.0應用論壇』，將於105年4月19日至21日假台北世界貿易中心南港展覽館舉辦，敬請轉知貴會所屬人員、會員踴躍參與相關活動，請查照。

說明：

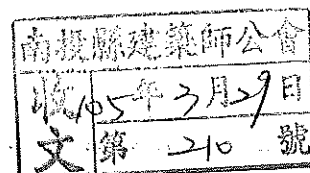
- 一、旨揭活動主題為「推動BIM x IOT於建築之創新應用，打造智慧建築4.0」。展覽內容包含智慧建築主題館、智慧建築與智慧家庭相關設備展示、智慧建築4.0應用論壇等。相關資訊請詳閱活動網頁[http://www.secutech.com/16/tw/2016\\_Intelligent\\_Buildings.aspx](http://www.secutech.com/16/tw/2016_Intelligent_Buildings.aspx)。
- 二、本次展覽亦將辦理「智慧建築4.0應用論壇」，邀集智慧建築相關領域之產、官、學、研等專業人士進行專題演講、趨勢分析與案例發表，共同分享交流技術與經驗，歡迎踴躍報名參加，相關議程請參閱論壇網頁[http://www.secutech.com/16/tw/seminar\\_register.aspx?ff=38#122](http://www.secutech.com/16/tw/seminar_register.aspx?ff=38#122)。

正本：中華民國全國建築師公會、臺灣建築學會、社團法人台灣智慧建築協會、臺北市建築師公會、基隆市建築師公會、社團法人新北市建築師公會、桃園市建築師公會、社團法人新竹市建築師公會、社團法人新竹縣建築師公會、宜蘭縣建築師公會、臺中市建築師公會、台中縣建築師公會、社團法人南投縣建築師公會、社團法人嘉義市建築師公會、嘉義縣建築師公會、社團法人台南市建築師公會、高雄市建築師公會、財團法人屏東縣建築師公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會、台北市室內設計裝修商業同業公會、新北市室內設計裝修商業同業公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、台灣省不動產開發商業同業公會聯合會、台北市不動產開發商業同業公會、新北市不動產開發商業同業公會、中華民國電機技師公會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台北市冷凍空調技師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、台北市土木技師公會、社團法人新北市土木技師公會

副本：法蘭克福新時代傳媒有限公司、本中心

董事長 鄭宜平

第1頁 共1頁



裝

訂

線